

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-321834

(43) Date of publication of application: 04.12.1998

(51)Int.Cl.

H01L 29/66

H01L 21/208

H01L 29/06

H01L 29/80

(21)Application number: 10-063461

(71)Applicant: HITACHI EUROP LTD

(22) Date of filing:

13.03.1998

(72)Inventor: SATO TOSHIHIKO

AHMED HAROON

(30)Priority

Priority number : 97 97301689

Priority date: 13.03.1997

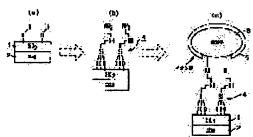
Priority country: EP

### (54) METHOD FOR GROWING NANOMETER-SCALE PARTICLE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable use as a quantum electrode device such as a single electron transistor.

SOLUTION: Nanometer-scale particles 3 of Au, for example, are caused to adhere onto an SiO2 surface layer 1 having receptor sites 4 of a first electric polarity provided by processing with an APTMS solution. The Au particles 3 has a surface charge 5 of the opposite second polarity by surface-absorbed citrate ions, for example. As a result, those particles are attracted to the surface sites on a substrate. The Au particles caused to adhered are released from the substrate sites following that. Those particles move on the substrate and are united to be a low-dimensionally integrated construction. It is possible to produce this integrated construction in an irregular surface part on the surface of the substrate.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

BEST AVAILABLE COPY

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the

Searching PAJ

examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

#### (19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

#### (11)特許出願公開番号

## 特開平10-321834

(43)公開日 平成10年(1998)12月4日

(51) Int.Cl. <sup>8</sup>		識別記号	FΙ								
H01L	29/66		H01	L	29/6	66					
	21/208				21/2	208		,	Z		
	29/06				29/0	06					
	29/80			29/8		30	Α				
			審査	請	求未	<del>k</del> 簡求	請求項の数	.32	OL	(全 11	頁)
(21)出願番	<b></b>	<b>特願平10-63461</b>	(71)出	願	人 59	970521	89				
					٤	ニタチ	ヨーロッパ	, 1	リミテ	ッド	
(22)出顧日		平成10年(1998) 3月13日		イギリス国、パークシャー エス・エル 8							
						8ワイ	・エー、メ	イラ	デンヘ	ッド、ロ	ーワ
(31)優先権主張番号		97301689. 2		ー クックハム ロード、ホワイトブルッ							

(72)発明者 佐藤 俊彦

イギリス国、ケンプリッジ シー・ビー4 1ワイ・イー、ジョージ ナットール クロース 1

(74)代理人 弁理士 富田 和子 (外1名)

クパーク(番地なし)

最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 ナノメータ・スケール粒子の成長方法

1997年3月13日

イギリス (GB)

#### (57)【要約】

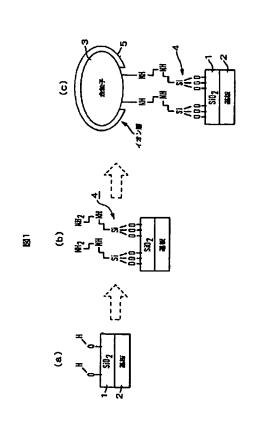
(32)優先日

(33)優先権主張国

【解決手段】例えばAuのナノメータ・スケール粒子

- (3)は、APTMS溶液による処理で第1の電気極性 のレセプタサイト(4)が付与されたSiO<sub>2</sub>表面層
- (1)上に被着される。Au粒子(3)は、例えば表面 吸着されたシトラート・イオンによる第2の逆極性の表 面電荷(5)を有し、その結果、それらの粒子は基板上 の当該表面サイトへ引きつけられる。被着されたAu粒子は、ついで、基板サイトから解放され、それらの粒子は基板上を移動して低次元の集合構造となるよう合体する。この集合構造は、基板の表面上の表面不規則部に生成することができる。

【効果】 この構造は、単一電子トランジスタのような量子電子デバイスに用いることができる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】基板(1,2)上にナノメータ・スケールの粒子(3)を成長させる方法であって、基板の表面上に第1の電気極性のレセプタサイト(4)を設け、前記粒子(3)は基板上の前記表面サイトに引きつけられるよう第2の逆極性の表面電荷(5)を有し、前記粒子を前記表面サイトから解放することにより、前記粒子が基板上を移助し集合状態へ合体することを特徴とする、ナノメータ・スケールの粒子(3)を成長させる方法。

【請求項2】前記基板は表面不規則部(17a, 17b)を有し、前記解放された粒子は当該不規則部に集合する、請求項1に記載の方法。

【請求項3】前記レセブタサイトを有する領域を定めるために基板上にマスクバターン(15)を形成し、このマスクバターンのエッジ(17a, 17b)が前記表面不規則部をもたらす、請求項2に記載の方法。

【請求項4】前記マスクパターンは、前記粒子の平均直 径より少なくとも10倍大きい幅(w)の細長い溝(1 6)を定める、請求項3記載の方法。

【請求項5】前記集合構造内の粒子(3)は互いに化学 20 的に結合する、先行する請求項のいずれかに記載の方 法。

【請求項6】前記粒子の表面の電荷を低減させるととによりそれらを前記表面サイトから解放する液体で前記基板上の粒子(3)を処理するととを含む、先行する請求項のいずれかに記載の方法。

【請求項7】前記粒子の表面に結合することによりそれらを前記表面サイトから解放する成分を含む液体で前記基板上の粒子(3)を処理することを含む、先行する請求項のいずれかに記載の方法。

【請求項8】前記液体は、前記集合構造内の隣接する粒子を化学的に互いに結合する成分を含む請求項5または6記載の方法。

【請求項9】前記成分はアルカン・チオールを有する請求項5または6記載の方法。

【請求項10】前記成分はアルカン・ジチオール、アリルジチオール、または、ジイソニトリルを有する請求項7記載の方法。

【請求項11】前記成分はエタノール溶液中で前記基板 に対して適用される、請求項8または9記載の方法。

【請求項12】前記粒子は、少なくともほぼ単層で前記 レセブタサイトに被着される、先行する請求項のいずれ かに記載の方法。

【請求項13】前記粒子(3)には前記第2の極性の表面吸着イオン(5)が付与される、先行する請求項のいずれかに記載の方法。

【請求項14】前記吸着イオンはシトラート・イオンである請求項13記載の方法。

【請求項15】前記粒子は金属またはその酸化物から形成される、先行する請求項のいずれかに記載の方法。

2

【請求項16】前記粒子は、 Au, Ag, Pd, Pt, Ti, Cu, Cd, Hg, AlもしくはNi, またはSiO, Al,O, NiOもしくはTiO,から形成される請求項15記載の方法。

【請求項17】前記粒子は半導体から形成される、先行する請求項のいずれかに記載の方法。

【請求項18】前記粒子は、Si, CdSまたはCdSeから形成される請求項17記載の方法。

【請求項19】前記粒子は10nmまたはそれ以下の平 10 均直径を有する、先行する請求項のいずれかに記載の方 法。

【請求項20】前記粒子は2nm+/-10%の直径を 有する請求項19記載の方法。

【請求項21】前記粒子に対するレセプタサイトを設けるためにカップリング剤で前記基板の表面を処理することを含む、先行する請求項のいずれかに記載の方法。

【請求項22】前記基板は絶縁表面を有し、前記カップ リング剤は当該表面上にレセブタサイトをもたらす請求 項21記載の方法。

【請求項23】前記基板(2)はシリコンからなり、有機シランで処理されるSiO,層を有する請求項21または22記載の方法。

【請求項24】前記有機シランはアミノ官能シランである請求項23記載の方法。

【請求項25】前記有機シランは3-(2-アミノエチルアミノ)プロピルトリメトキシシラン、または3-アミノプロピルトリメトキシシラン、または3-[2-(2-アミノエチルアミノ)エチルアミノ]プロピルトリメトキシシランにより構成される請求項24記載の方30 法。

【請求項26】前記基板は前記粒子の水性懸濁液にさら される請求項8~25のいずれか1つに記載の方法。

【請求項27】基板をカップリング剤で処理した後、粒子の水性懸濁液中に浸す前に、洗浄することを含む請求項26記載の方法。

【請求項28】前記集合構造に電気的に接続される基板上の電極を設けることを含む、先行する請求項のいずれかに記載の方法。

【請求項29】先行する請求項のいずれかに記載の方法 40 により形成される集合構造を有する電気デバイス。

【請求項30】前記集合構造に沿った単一電子トンネリングに対するクーロン・ブロッケードにより電子移動が決定される単一電子トランジスタを有する請求項29記載のデバイス。

【 請求項31】室温で動作する請求項30記載のデバイス。

【請求項32】前記集合構造は実質的に単層の厚さからなり、または低次元構造のものである、先行する請求項のいずれかに記載のデバイス。

50 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、基板上にナノメータ・スケールの粒子(particles)を成長させる方法に関し、単一電子トランジスタやメモリデバイスのような量子電子デバイスの製造への特定の用途(但し、他を排するものではない)に関する。

#### [0002]

【従来の技術】個々の電子の流れを操作する量子電子デ バイスは既知であり、W. Chen, H. Ahmed およびK. Nak azato, Appl. Phys. Lett. vol. 66, 3383 (1995)を参 **照されたい。これらの従来デバイスは、単一電子トンネ** リングに対するクーロン・ブロッケード(Coulomb block ade)を呈するナノメータ・スケールで形成された伝導島 であるいわゆる量子ドットを利用する。この効果によれ ば、島の荷電エネルギーは周囲の熱エネルギーより大き く、その結果、一旦、単一の電子が入り込むことにより 荷電されると、一つの電子が出て行くまでそのドットに は更なる電子は入り込むことができない。量子電子デバ イスは、この効果を用いて、量子ドットに出入りする単 一電子(single electrons)を操作するものであり、典型 20 的には、電子が局在する金属または半導体の量子ドット と、単一電子がこれを介して出入りする誘電トンネリン グ障壁と、当該ドットを静電的にパイアスするか、また は、障壁を介して当該ドットへ電子を供給する電極(ele ctrodes)とにより構成される。

【0003】 このようなシステムに対するクーロン・ブロッケード効果は、Hermann Grabert およびMichel H. Devoretによる "Single Charge Tunneling" (Plenum Press,New York, 1992) pp.1-3に、概説されている。この文献から、単一電子デバイスにおいてクーロン・ブロッ 30ケード効果を実現するためには、次のような2つの基本的な要件があることが分かる。

#### [0004]

$$Ec = e^2/2C \gg kT \qquad (1)$$

$$R_{\tau} \gg R_{\kappa} = h/e^{z}$$
 (2)

とこに、Tはデバイス動作温度、 R<sub>r</sub> はトンネリング 抵抗(tunneling resistance)、 R<sub>r</sub> = h/e² は抵抗 量子(resistance quantum)、 Ec = e²/2 Cはドット内で電子を局所化電子状態(localised electronic state)に置くために必要なエネルギーである。ここに、容量Cは、局所化状態の電子およびその空間的大きさ、すなわち、電荷分配の幾何学的形状(geometrical shape of the charge distribution)に関係する定数として定められる。この容量Cは、金属クラスタ(metal cluster s)の場合には容易に定められ、また、半導体量子ドットの場合にも定めることができる。 M. Macucci, Karl Hes s およびG. J. Iafrate, "Electronic Energy Spectrum and the Concept of Capacitance in Quantum Dots", Phys., Rev. B, vol. 48, p. 17354 (1993)を参照されたい。

ŀ

【0005】実用の単一電子デバイスは、室温、すなわちT=300 Kで動作することが望ましい。このことは、前記基準(1)から、容量Cが非常に小さくなければならない(例えばC <<3×10<sup>-10</sup>F)ことを意味している。

【0006】容量Cは、次のように、2つの異なる容量の和として指定することができる。

[0007]C=Cs+Ce

とこんCsは自己容量(self-capacitance)であり、島と 無限遠点(infinity)との間の容量により構成される。 10 Ceは、本デバイスのドットと周囲の電極との間の容量 である。ドットの直径が10nmより小さくなると、自 己容量Csは他方の容量Ceよりかなり大きくなるの で、これが主としてトータルの容量Cを決定する。した がって、室温での動作を保証するためには、ドットサイ ズは10nmより小さくなければならない。しかしなが ら、10nmより小さいドットサイズのデバイスは、従 来の電子ピームリソグラフィーを用いたのでは容易に製 造することができない。これは、現在の最高の技術水準 が容易に達成できるサイズよりも小さいからである。ナ ノメータ・スケールの粒子は、コロイド状粒子colloida 1 partiles)および分子クラスタ(molecular clusters) のように、化学的に10nmより小さい直径で設けると とができることが知られている。例えば、シトラート金 ゾル(citrate gold sols)中の金のコロイド状粒子は、 2 n mから100 n mのサイズ範囲で設けられている。 N. Uyeda, M. Nishino, およびE. SuitoによるColloida l and Interface Science vol. 43, p. 181 (1973)を参 照されたい。また、1.4 n m の金の金属コアサイズを 有する配位子安定化した(liqand-stabilised)Au,,ク ラスタも報告されている(G. Schon and U. Simon, Col loid Plym. Sci., vol. 273, pp.101-127, pp.202-218 (1995)を参照されたい)。これらの材料の大きな特徴の 一つは、それらの粒子サイズの分布がよく定まっている ことである。上記のUyeda et alに報告されているよう なばらつきのないコロイド状A u の場合、サイズの分布 は10%の標準偏差を有する。分子クラスタの場合、サ イズ分布は原子スケール精度(atomic-scale accuracy) で決まる。これらのナノスケール粒子の平均直径は、開 40 始材料溶液の体積比のような、粒子を構成する化学反応 のパラメータにより決まる。粒子形成反応は巨視的な反 応パラメータによって自発的に進行し、それらの反応に は従来のリソグラフィック量子ドット製造において生じ るサイズ制限がない。

【0008】金属酸化物表面上にコロイド状粒子を被覆(コーティング)する方法は1960年代から知られており、参考としてR. L. IllerによるJournal of Colloid and Interface Science, Vol. 21, pp 569–594 (1966)を参照されたい。また、シラン・カプラ(Silane Coup ler)を用いて金属酸化物表面上へAu粒子を成長させる

5

Cとは、A. Doron, E. KatzおよびI. WillmerによるLangmur, vol. 11, pp 1313-1317 (1995)に報告されている。しかし、この技術の問題は、粒子の凝固が生じることであった。

【0009】単一電子デバイスの製造にクラスタ化学を応用することは、D. L. Klein, P.L. McEuen, J. E. B. Katari, R. RothむよびA. P. AlivisatosによるPll. P hys. Lett. 68, 2574 (1996)に記載されている。ナノメータ・スケールの金粒子束縛アルカン連鎖(gold partic le ligated alkane chains)がトンネル障壁として用いられる。粒子は、基板状の金属電極間の、リソグラフィー的に定められた5 n mギャップ内に捕捉され、その再生は制限された。このアプローチは複雑なフィソグラフィー技術を必要とし、クラスタ化学で達成できる自己アセンブリ技術(self assembly techniques)を用いていなかった。

#### [0010]

【発明が解決しようとする課題】我々の同時継続中の、1996年2月5日に出願されたEP96300779.4(Art 54(3)EPC)において、我々 20は、量子効果電子デバイスに用いて好適な、基板上に粒子間の間隔を制御しながら単層でナノメータ・スケールの金粒子を成長させる方法を記載している。また、我々の同時継続中の、1990年11月15日に出願されたEP96308283.9(Art54(3)EPC)において、我々は、ジチオールのエタノール溶液で金粒子の単層を処理することにより、金粒子のさらなる被覆単層を成長させることを記載している。しかしながら、デバイスによっては、ワイヤのようなより密接に詰め込んだ構造でナノメータ・スケールの粒子を組み立て、当 30 該粒子構造をデバイスの他の特徴部への電気的接続を簡略化することが望ましい。

#### [0011]

【課題を解決するための手段】本発明は、個々の層の粒子が基板から解放され、それらが移動可能で、かつ、より密接に詰め込まれた集合構造へ合体することができる方法を提供する。

【0012】本発明によれば、基板上にナノメータ・スケールの粒子を成長させる方法であって、基板の表面上に第1の電気的極性のレセプタサイト(receptor sites) 40を設け、粒子に対して第2の逆極性の表面電荷を与えるととにより基板上の前記表面サイトに当該粒子が引きつけられるようにし、さらに、当該粒子を表面サイトから解放することにより粒子が基板上を移動し集合構造へ合体するようにする方法を提供する。

【0013】当該集合構造は、基板に表面の不規則性を もたせて粒子が当該不規則部へ集まるようにすることに より、所望の位置で合体させることができる。この不規 則部は、マスクパターンを用いて形成することができる。ナノ えケールの成長粒子の直径は、両溶液の濃度に依存す る。すなわち、このマスクパターンはレセブタサイトを 50 る。この溶液の混合は室温で行う。この結果得られる沈

含む基板上の領域を定め、そのマスクのエッジが不規則 部をもたらす。とのマスクバターンは、粒子の平均直径 より少なくとも10倍大きい幅を有する細長い溝を定め ることができる。

【0014】粒子は、それらの表面に結合する成分を有する液体でそれらを処理して、基板表面の結合を壊すことにより、基板から解放することができる。当該成分はアルカン・チオール(alkane thiol)でありうる。当該成分は、例えばアルカン・ジチオール(alkane dithiol)であり、集合構造内の隣接した粒子同士を化学的に結合する。当該成分はエタノール溶液内で基板に適用できる。【0015】粒子は、第2の極性の表面吸着されたイオン(例えばシトラート(citrate)イオン)を有しうる。【0016】粒子は、金属または金属酸化物、例えばAuから形成しうる。但し、例えばAg,Pd,Pt,Ti,Cu,Cd,Hg,AlもしくはNi,またはSiO1、Al1O1、NiOもしくはTiO1のような他の材料を用いてもよい。

【0017】粒子は、10nmまたはこれ以下の平均直 20 径を有しうる。

【0018】基板に粒子を接着するために、その表面をカップリング剤で処理してレセプタ・サイトを設けるととができる。例えば、基板がSiO.層を有するシリコンからなる場合、これを、アミノ官能シラン(amino functional silane)のような有機シラン(organo-silane)で処理してレセプタ・サイトを設ける。

【0019】本方法は、室温で動作しうる量子電子デバイスの形成に用いることができる。電子の移動(transport)を制御するために、基板上に、集合構造に対して電気的に接続される電極を設けてもよい。このようにして出来上がったデバイスは、例えば、単一電子トランジスタとして用いることができる。この単一電子トランジスタでは、粒子の集合構造に沿った単一電子トンネリングに対するクーロン・ブロッケード(Coulomb blockade)により電子移動が決定される。

[0020]

【発明の実施の形態】本発明をよりよく理解するため に、本発明の実施例を、以下、添付の図面を参照しなが ち一例として説明する。

【0021】説明すべき本発明による方法の実施例において、10nmの公称直径および1nm(+/-10%)の標準偏差を有する金粒子を、図1に示すSi結晶基板2上に熱成長させた1ミクロン厚のSiO,膜1上に成長させる。金のナノスケール粒子は種々の異なる方法で用意することができる。これらの粒子は、上記Uyedaetalに記載されているように、HAuCl.4H,Oの溶液とナトリウム・シトラート(sodium citrate)を混合することによる沈殿法で製造することができる。ナノスケールの成長粒子の直径は、両溶液の濃度に依存す

30

性シトラートGCPに浸すと、アミノ基がプロトン化さ れ、これにより、図1(b)に示すように基板に対して 正の表面電荷が与えられる。

【0025】GCPから負に荷電されたAuは、正に荷 電されている基板表面に引きつけられ、被着する。アミ ノ基は、イオン化されたシトラート吸着質より金に対す る親和性が強いので、金粒子は、基板2の表面1上に固 定される。より詳細は、A. Doron et alによるLangmur 11, 1313 (1995)およびK. C. Graber et alによるJ.Am. Chem. Soc. 118,1148 (1996)を参照されたい。Au粒 子3の単層の被覆の後、SiOz表面1上の変化は中和 される。これにより、基板上にさらなる粒子層が被着さ れるのを防止する。とのようにして単層が形成される。 【0026】図2に示すように、Au粒子3上の負の表 面電荷5は、隣接する粒子を電気的に互いに反発させ、 その結果、単層内に規則的な相互粒子間隔が確立され る。さらなる詳細は、上記EP96300779. 4を 参照されたい。よって、近接した詰め込み濃度に達する 前に成長プロセスは自己停止する。このことはある場合 には好ましいものであり得るが、他のデバイスにおいて はワイヤのような構造を得るためにより密接した詰め込 み濃度を有することが好ましく、本発明ではこの問題に ついて論ずる。

【0027】本発明によれば、図1および2で説明した プロセスにより形成されたGCP単層を、液体の界面活 性剤(surfactant)で処理する。この液体界面活性剤は、 成長したAu粒子3を基板2から解放し、なお実質的に 単層内で移動可能とすることにより、集合構造に合体さ せる。

【0028】図3に、成長したAu粒子3をアルカン・ チオールすなわちHS(CH,)、CH,で処理する一例 を示す。これにより置換反応が生じる。図3(b)に示 すように、分子は、Auコロイダル粒子3に吸着された シトラートイオンに置き換わることができる。また、チ オールは、(アルカンチオール内の)イオウの金に対す るより強い親和性のため、APTMS層4のアミノ基と 粒子3の金原子との間の結合に置き換わることができ る。その結果、Au粒子3は、その粒子3の表面を不活 性にするチオール分子で囲まれるようになる。

【0029】図3(c)に示すように、先に層4への結 合により固定された金粒子3は、ことに至って解放さ れ、基板2の表面上を移動可能となる。よって、これら の解放された金粒子は基板表面上で移動し、係留される べき位置を探し求める。これらの粒子が表面上を移動し ている間に、これらは、Au粒子と基板との間のファン ・デル・ワールス (van der Waals)力により弱く保持さ れる。その結果、粒子は互いに衝突し、基板上に六角形 状に詰め込まれた2次元格子を形成する。

【0030】基板表面が段差やねじれ(kink)のような不 に方向付けられる。このシラン処理されたサンブルを水 50 規則部を有する場合、基板上の可動のAu粒子はまずそ

殿物には、表面吸着されたシトラート・イオンを有する ナノスケールA u粒子を含む。このような粒子のコロイ ド状懸濁液は、所定の平均粒子サイズおよび直径範囲分 布のものが、Nanoprobes Inc, 25E Loop Road Ste. 12 4, Stony Brook, NY 11790.3350 USAから購入すること ができる。この粒子は水性懸濁液(aqueous suspension) として供給される。吸着されたシトラート・イオンはA u粒子に対して負の電荷を与える。以下に説明する例で は、使用する金コロイド状粒子(GCP: gold colloida 1 particle)シトラート溶液は、D. A. HandleyによるCo 10 lloidal Gold - Principles, Methods and Application s, M. A. Hayat編、Academic Press, New York, 1989 V o. 1, p13に記載されたレシピによって準備した。

【0022】ことで、図1(a)に示した基板について 考慮する。この基板は、まず最初に、簡単な(30秒) 酸素プラズマ灰化(oxygen plasma ashing)で清浄する。 ついで、この基板を、後述するようなカップリング剤の 希釈水溶液に浸す。これにより、金粒子が均等な間隔で 単層として接着した基板の表面が準備される。との例で は、カップリング剤はアミノ官能シランからなる。この 20 基板を、3-(2-アミノエチルアミノ)プロピルトリ メトキシシラン(3-(2-aminoethylamino)propyltrimetho xysilane (APIMS)の2.3mM水溶液内に5分間、浸し た。次に、基板を溶液から出して、蒸留水の2つの漕内 ですすぎ、窒素ガン(nitrogen gun)で乾燥させ、炉内で 120°Cで30分間ベークした。

【0023】ついで、APTMS処理した基板1をGC P溶液中に8~12時間浸し、2つの蒸留水槽内で洗浄 し、窒素ガンで乾燥させた。

【0024】シランカップリング剤のSiOz表面への 吸着メカニズムは、詳細に研究されており、K. C. Vran cken, P. Van Der Voort, K. Grobert,およびE. F. Van santによるin Chemically Modified Surfaces, J. J. P esek編、I. E. Lergh (The Royal Society of Chemistr y, Canbridge, 1994) pp. 46-57に記載されている。図 1 (a) に示すように、SiO<sub>1</sub>表面1は、雰囲気にさ らされたときヒドロキシル(hydroxy1)基で終端されると とがよく知られている。吸着されたヒドロキシル基濃度 は、典型的には、nm<sup>1</sup>当たり5分子のレベルである。 カップリング剤のアミノ官能シラン分子は、図1(b) に示すように、これらのサイトにあるヒドロキシルイオ ンを置換する。アミノ官能シランは、水溶液内で加水分 解され、水分子の助力を得て、表面1に水素結合(hydro gen bonds)を形成する。との物理収着(physisorption) の後、アミノ基の触媒作用により、シランの直接縮合(d irect condensation) (化学吸管) が生じ、基板のシリ コンとシロキサン結合(siloxane bonds)を形成する。そ の結果、図1(c)に示すように、APTMS分子は、 それらの自由アミノ基が層4内で基板から遠ざかるよう

の表面不規則部に捕捉され、ついで、当該表面不規則部 の形状に案内されるように自己組織パターンを形成す る。このようにして形成したデバイスの具体的な例を以 下に説明する。

【0031】 CCで図4に、Au粒子単層のための界面 活性剤として、図3で前述したようなアルカンチオール の代わりにジチオール分子を用いることの効果を示す。 ジチオール分子すなわちHS(CH、)、SHを界面活性 剤として用いたとき、Au粒子単層は幾分異なる方法で 置換反応により変形される。上述したチオールに対する 10 場合と同じく、ジチオールは、アミノ基の結合に比べ て、ジチオール分子中のイオウ原子の、粒子3の金に対 するより強い親和性のために、Au粒子へのAPTMS 結合に取って代わり、その結果、Au粒子3は基板から 解放され、表面を移動可能となる。さらに、これらの粒 子は互いに結合される。

【0032】アリルジチオール(Arvldithiol)、ジイソ ニトリル(di-isonitriles)は、アルカンチオールの代替 物として使用できる。

【0033】図4(a)に、2個のAu粒子3が基板2 20 上のSi0、層に結合されている様子を示す。 層4を形 成しているAPTMS分子6は、アルカン鎖8の一端に おいてアミノ基7を有する。アルカン鎖8の他端は、S iO,層1へのシロキサン結合9により終端されてい る。前述したように、Au粒子は、単層に成長されると き、APTMS層4の分子6に受け入れられ、アミノ基 7がAu-NH結合10を形成することによりAu粒子 を基板上に固定する。

[0034] 図4(b) は、基板をジチオール溶液に浸 したときの状況を示す。ジチオール分子11は概略的に 30 示しており、両端をメルカブタン基-SH(13で示 す)で終端されたアルカン鎖12からなる。このメルカ ブタン基は、吸着されたシトラートイオン5より金に対 する強い親和性を示し、よって、各A u粒子の表面に接 着される。また、メルカプタン基は、APTMS分子6 のアミノ基7より金に対する強い親和性を有し、その結 果、Au粒子3はSiOz層1から解放される。

【0035】図4(c)において、可動のAu粒子3は 互いに接触し、その結果として自由なメルカプタン基1 定する。この様子を図4 (c)の分子11aにより示 す。実際、解放されたAu粒子3は合体し、より大きな 固まりとなる。その結果、Au粒子は自身の移動性を弱 める。出来上がった構造は、基板に対してファン・デル ・ワールス力により綴く結合されたA u粒子3の鎖から なる。この鎖は、以下に詳述するように、単一電子デバ イスに利用することができる。

【0036】これらのプロセスを用いる単一電子トラン ジスタの実際的な例を以下に説明する。図5を参照し

する。図5 (a) において、基板2は、前述のように、 その上に熱成長させた1ミクロン厚のSiOュ膜1を有 する。この膜1は100nmのPMMAマスク15によっ り被覆される。従来のリソグラフィー技術により、この PMMAマスクに細長いスリット16を形成し、SiO 2絶縁層1を露出させた。これにより得られる溝の幅w は30 n m である。

【0037】ついで、前述のように基板を処理して、溝 内に選択的にAPTMSの層4を形成した。ついで、前 述した方法で、APTMSコーティング4上に金粒子の 層を成長させた。とのようにして、溝の底部にのみ金の コーティングが得られた。とのコーティングの金粒子3 は、図5(b)の基板の平面図に明確に示されている。 【0038】その後、金粒子層をアルカンチオールで処 理する。図5(b)に対応するサブ単層被覆サンブルを アルカンチオールの一例としての、1ドデカンチオール (1-dodecanethiol) (CH, (CH<sub>2</sub>)<sub>11</sub>SH)  $\emptyset$ 5 mM エタノール溶液に24時間浸し、エタノール漕ですす ぎ、窒素ガンで乾燥させる。この処理の効果を図5 (c)に示す。溝16の長手方向エッジ17a,bが表 面不規則部を定め、ととに、可動の金粒子3が合体集合 し、溝のサイドエッジの長さ方向に沿って走る細長いワ イヤを形成する。とのように、粒子3の鎖への自己組織 化は図3で説明した置換反応および粒子の溝エッジへの 表面移動により生じる。粒子が直線的な鎖を形成すると とを保証するために、単層成長プロセス中、溝内に供給

【0039】鎖の中の隣接する粒子間の接続を強固にす るために、粒子鎖の形成後にこの構造をさらにジチオー ルで処理してもよい。これにより、図4を参照して前述 したように共有結合的に(covalently)粒子を結合させ る。

される粒子の個数を注意深く制御する必要がある。さら

に、溝の幅は粒子直径の10倍より小さくなければなら

ない。この例では、溝の幅は30nmであり、粒子直径

は4 n m である。

【0040】出来上がった鎖19a,19bは単一電子 トランジスタにおける能動的な電子移動のために利用す ることができる。このために、粒子鎖上に電極パターン を形成する。図5 (d) において、ソース29、ドレイ 3は、隣接するAu粒子に結合して、それらを一緒に固 40 ン21、およびゲート22の電極の形成について説明す る。40 n m厚の650,000分子量のポリメチルメ タクリレート(PMMA)と、60nm厚の1, 150,00 O分子量のPMMAからなる2層レジスト系をレジスト パターン化に用いた。このレジスト系に80kV電子ビ ームを照射し、との照射されたレジストを2エトキシエ タノール(2-3thoxyethano1):メタノール=3:7の混 合液で現像した。その後、真空蒸着(vaccum evaporatio n)を行って、接着層としての5 n m厚のC r 膜およびこ のCr膜上に20nm厚のAu膜を形成した。その後、 て、単一電子トランジスタを製造する第1の方法を説明 50 とのサンプルをアセトン内に〜12時間浸すことによ

12

り、金属膜をリフトオフし、ついで、超音波撹拌(ultra sonic agitation)、イソプロパノール(isopropanol)に よるすすぎ、および窒素ガンによる乾燥を行った。 【0041】図5(d)に金属電極パターンの平面図を 示す。ストライプ電極は30nm幅であり、フォトリソ グラフィーにより定めたボンディングパッドに接続し た。図5 (d) において、"S", "G", "D"は、 それぞれソース、ゲート、ドレインを示す。ソースSお よびドレインDのストライプ電極は粒子鎖上に被覆し、 これによりこの鎖を金属ストライプに電気的に接続する 10 一方、ゲート電極Gは、鎖には接続されず、溝または鎖 の側縁から30 n m離れた位置に配置される。これらの 要素により単一電子トランジスタ(SET)が構成され る。この図において、電極Dは、上側と下側のソース電 極を有する複数のSETにより共有されていることに留 意されたい。図5 (d) に示した構成では4個のSET が集積化されている。

【0042】図6を参照して、以下、本発明による他の デバイスを説明する。図6(a)に示すように、ソース 23、ドレイン24およびゲート25の電極は、Si基 20 い。 板1上に熱成長させた200nm厚のSiO,層上に形 成される。とれらのソースドレインおよびゲート電極 は、従来の電子ビームリソグラフィー技術により形成さ れる。ソース23およびドレイン24は15nmだけ離 して配置される。電極を設けるために、40nm厚の6 50,000分子量のPMMAと、60nm厚の1,1 50,000分子量のPMMAからなる2層レジスト系 をレジストパターン化に用いた。このレジスト系に80 kV電子ピームを照射し、この照射されたレジストを2 エトキシエタノール(2-3thoxyethanol):メタノール= 3:7の混合液で現像した。その後、真空蒸着を行っ て、接着層としての5 nm厚のCr膜およびこのCr膜 上に20nm厚のAu膜を形成し、ついて、20nm厚 のAu膜をCr層の上に形成した。その後、このサンプ ルをアセトン内に~12時間浸すことにより、金属膜を リフトオフし、ついで、超音波撹拌、イソブロパノール によるすすぎ、および窒素ガンによる乾燥を行った。1 5 n mギャップの近傍における金属電極の平面図を図6 (b) に示す。電極23, 24, 25は、それ自体周知 の方法でフォトリソグラフィーにより定められたボンデ ィングパッド (図示せず) に接続される。図6(a)の 電極パターンを有するサンプルを、簡単な(~30秒) 酸索ブラズマ灰化で滑浄した。その後、APTMS処 理、続いてGCP溶液浸積を前述のように実行し、図6 (b) に示すような実質的に単層のAu粒子3のパター ンを形成する。図1、図2で前述したように粒子間の静 電的反発により Au 粒子3 はほぼ規則的な間隔で離れて 配置される。

【0043】その後、図4で説明した方法で粒子変化を 誘起するためにジチオールを用いてサンブルを処理し た。との粒子変化は基板表面全体にわたって生じるため、ソース電極23とドレイン電極24との間のギャップは、粒子鎖の一つによってブリッジすることができる。との構成を図6(c)に示す。すなわち、粒子鎖26はソースおよびドレイン電極23,24をブリッジしている。粒子鎖26を通る電子の移動は、クーロン・ブロッケード効果を呈し、よって、このデバイスは単一電子トランジスタの態様で動作する。

【0044】上述した方法の種々の変形および変更は本発明の範囲内に入る。例えば、Ag, Pd, Pt, Ti, Cu, Cd, Hg, Al, Ni等の、Au以外の他のコロイド状粒子、SiO, Al,O, NiO, TiO,等の金属酸化物、およびSi, CdS, CdSe等の半導体粒子も使用可能である。

【0045】また、配位子安定化したAu,,クラスタ上に適当な有機界面活性剤を付着することにより、当該クラスタに電荷を与えることができ、このようなクラスタ材料に対して本成長方法を適用可能である。このような材料の形成のためには、前記Schon et alを参照されたい。

【0046】シランカップリング剤は、異なる官能基を 有する種々の有機シランから選択することができる。例 えば、3-アミノプロピルトリメトキシシラン(3-amino propyltrimethoxysilane)および3-[2-(2-アミ ノエチルアミノ) エチルアミノ] プロピルートリメトキ シシラン (3-[2-(2-aminoethylamino)ethylamino]propy 1-trimethoxysilane)を、APTMSと殆ど同じ方法で 用いることができる。これらのシランカブラー分子に一 体化されたアミノ基の個数は異なるので、これらは、当 **該シランカブラー分子内の当該アミノ基により誘起され** た基板表面電荷の違いを反映して、若干異なる分子間距 離を与える。また、水溶液中で、-COO-の形で負の 電荷を残して解離するカルボキシル基(-COOH)の ような他の基とアミノ基を置換することにより、電荷極 性を変えることもできる。この場合、これに応じて粒子 上の電荷極性は変化する。

【0047】さらに、基板材料の適当な組み合わせと共に、粒子の基板付着剤として、長鎖n-アルカンエチル(HS(CH,),X,X=COOH,CH,NH,等)を用いることもできる。これらの界面活性剤材料は、Au膜を成長させた基板表面上に高秩序の単層形成を示す。この詳細は、R.G. Nuzzo, L. H. DuboisおよびD. L.AllaraによるJ. Am. Chem. Soc., vol. 112, pp. 558-569 (1990)に記載されている。テール基(tail group)として適当な官能基Xを選択することにより、シランカプラと同様にして表面電荷を生成することができる。【図面の簡単な説明】

【図1】 SiO<sub>2</sub>基板の概略断面図(a)、有機シランカップリング剤で処理した後の基板の断面図(b)、50 および粒子成長プロセスの概略断面図(c)である。

【図2】 基板上へのナノメータ・スケールの粒子の成 長を例示する概略断面図である。

13

【図3】 成長させた粒子と基板との間の分子結合の説 明図(a)、アルカン・チオールを基板に作用させたと きに生じる置換反応の説明図(b)、およびアルカン・ チオールに応じて粒子がどのように解放されるかの説明 図(c)である。

(a) (b) (c) はアルカン・ジチオール 【図4】 を用いた置換反応の間に基板からAu粒子が解放される 段階の説明図であり、どのようにして、最初に隣接した 10 5 イオン層 粒子が基板に対して結合し(a)、解放され(b)、つ いで互いに結合されるかを示す。

【図5】 本発明の電子デバイスを製造するために用い られる基板の断面図(a)、図5(a)に示したデバイ スの平面図、成長させた金粒子がマスクパターンのエッ ジへ移動する置換反応後の図5(b)に対応する図 (c)、および単一電子トランジスタとして使用するた めに図5(c)のデバイスに負荷された電極の説明図 (d) である。

【図6】 本発明による他のデバイスの製造に用いる基\*20

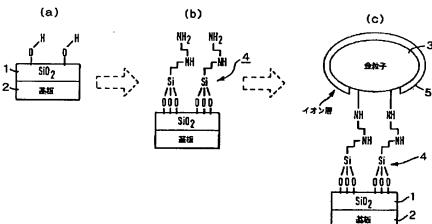
\*板の説明図(a)、Au粒子単層の付加後の図6(a) の基板の説明図(b)、および成長させたAu粒子の集 合を引き起こす置換反応後の図6(b)のデバイスの説 明図(c)である。

【符号の説明】

- 1 SiO,膜
- 2 基板
- 3 Au粒子
- 4 APTMS層
- 6 APTMS分子
- 7 アミノ基
- 9 シロキサン結合
- 13 メルカプタン基
- 16 溝
- 23 ソース電極
- 24 ドレイン電極
- 25 ゲート電極
- 26 粒子鎖

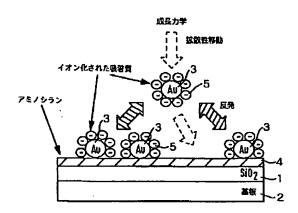
【図1】

図1

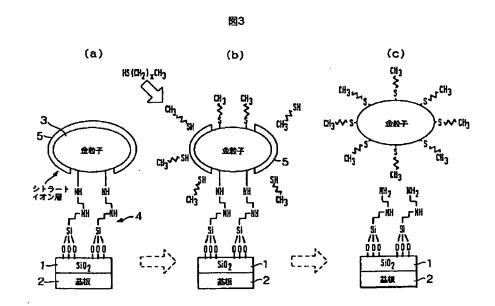


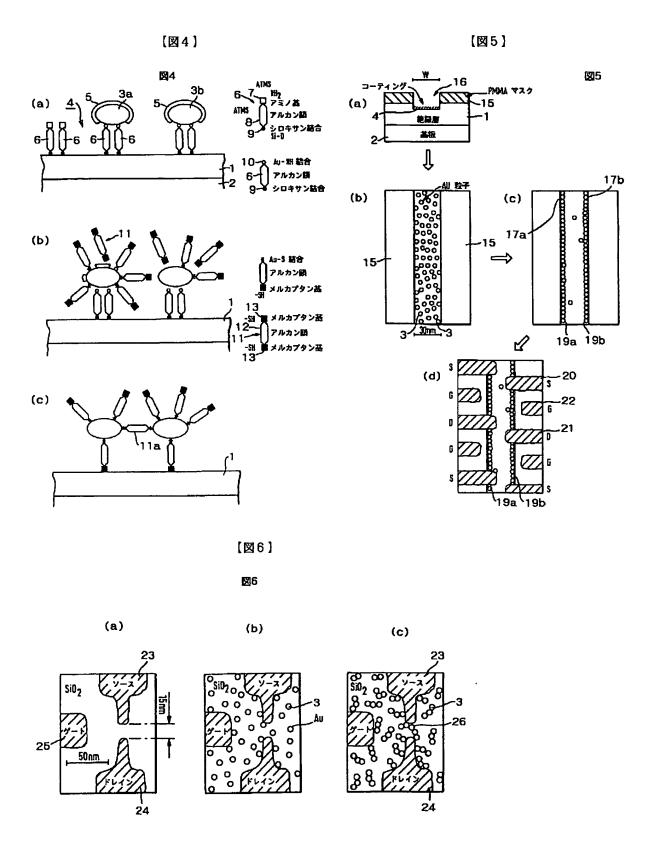
【図2】

⊠2



【図3】





フロントページの続き

(72)発明者 ハルーン アーメド イギリス国、ケンブリッジ シー・ビー3 9エイチ・ピー、ミリントン ロード 28

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As researning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.